

20. 04. 2004



REC'D 24 MAY 2004

WIPO PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**Aktenzeichen:** 103 18 560.7

**Anmeldetag:** 24. April 2003

**Anmelder/Inhaber:** Carl Zeiss SMS GmbH, 07745 Jena/DE  
(vormals: Carl Zeiss Microelectronic Systems GmbH)

**Bezeichnung:** Anordnung zur Inspektion von Objekten, insbesondere  
von Masken in der Mikrolithographie

**IPC:** G 01 M, G 02 B

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 5. April 2004  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
**Der Präsident**  
Im Auftrag

*Sl*

Strenme

**PRIORITY  
DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

## Anordnung zur Inspektion von Objekten, insbesondere von Masken in der Mikrolithographie

Zur Beobachtung von Objekten oder Abbildungen von Objekten, die sich in Vakuumkammern befinden ist es erforderlich entweder die Beobachtungsoptik und den Sensor(Kamera) in die Vakuumkammer einzubringen, oder die Beobachtung durch ein Vakuumfenster hindurch auszuführen.

Dies ist insbesondere erforderlich bei Abbildungen mittels extremer ultravioletter Strahlung(EUV), wenn diese Strahlung mittels Scintillatoren in Strahlung anderer Wellenlänge gewandelt wird und dann mittels weiterer Optiken auf den Sensor abgebildet wird (US 5498923).

Befindet sich der Sensor im Inneren der Kammer so führt das zu Ausgasungen von zum Beispiel Siloxanen oder Kohlenwasserstoffen aus dem Sensor. Dies erzeugt ein hohes Risiko von Kontaminationen auf den in der Kammer befindlichen Einrichtungen. Besonders gefährdet sind dabei optische Elemente die energiereicher Strahlung, insbesondere EUV Strahlung ausgesetzt sind.

Befindet sich der Sensor außerhalb der Kammer, muß die zur Abbildung benutzte Strahlung durch ein Vakuumfenster hindurch auf den Sensor geleitet werden. In diesem Falle ergeben sich durch das Fenster selbst Einschränkungen hinsichtlich Qualität der optischen Abbildung und nutzbarer Apertur der Abbildungsoptik.

### **Erfinderische Lösung:**

Erfindungsgemäß wird dieses Problem gelöst, indem der Scintillator selbst das Fenster bildet oder die vor dem Sensor befindliche Abbildungsoptik so ausgebildet wird, dass sie oder ein Teil von ihr das Vakuumfenster bildet.

Dabei sind verschiedene Konfigurationen in Abhängigkeit von der jeweiligen Aufgabenstellung möglich.

- a) das abbildende Objektiv ist vakuumdicht und bildet das eigentliche Fenster
- b) der Scintillator bildet das Vakuumfenster.  
Dieses ist dann vorteilhaft auswechselbar ausgestaltet, wenn ein Alterungsvorgang des Scintillators einsetzt.
- c) ein Teil des Objektives bildet das Vakuumfenster  
Hier ist insbesondere vorteilhaft, die von der Strahlungsquelle aus erste Linse der Abbildungsoptik als Vakuumfenster auszubilden, weil die übrigen Objektivteile dann nicht dem Vakuum ausgesetzt sind. Weiterhin kann dann die erste Linse an der Vakuumkammer fest angeordnet sein und der Rest des Objektives auswechselbar, um die Abbildungsbedingungen, beispielsweise zur Aufnahme eines Übersichtsbildes, durch den Ansatz anderer Linsengruppen, zu verändern

Mit allen aufgeführten Varianten wird erreicht, dass sich der eigentliche Sensor, welcher ein hohes Risiko bezüglich Ausgasen und Kontamination darstellt außerhalb der Vakuumkammer angeordnet werden kann und trotzdem eine hohe optische Abbildungsgüte möglich ist.

Die Erfindung wird anhand Fig.1 näher erläutert  
Das mit einer EUV Lichtquelle LQ über eine Beleuchtungsoptik EUVBO beleuchtete Objektfeld OF wird mittels einer EUV Optik EUVO auf einen Scintillator S abgebildet. Der Scintillator

wandelt das Bild im EUV Wellenlängenbereich in ein Bild im längerwelligen Bereich welches mit einem Abbildungsobjektiv O (z.B. Mikroobjektiv) dann auf den Sensor abgebildet wird. Dabei wird das Abbildungsobjektiv/der Scintillator erfindungsgemäß in einer der oben beschriebenen Konfigurationen benutzt.

Das Objektiv O ist schematisch dargestellt, es kann ein erstes optisches Glied das Fenster bilden dem außerhalb der Vakuumkammer VK angeordnete, hier nicht dargestellte weitere Linsenglieder, folgen.

In Fig.2 ist ein optisches Beispiel für das Objektiv O angegeben.

Es handelt sich vorteilhaft um ein kittfreies Hybridobjektiv, wie es in DE 10130212 A1 ausführlich beschrieben ist.

Dieses hat den Vorteil geringeren Materialaufwandes und besserer optischer Qualität.

Mit einem diffraktiven Element DOE erfolgt eine Brechungsverstärkung und Achromatisierung.

Das erste optische Glied F1/F2 kann hier das Fenster der Vakuumkammer sein, aber beispielsweise auch das DOE F9/F10.

# Daten des Hybridobjektives ( mm)

Fläche                  Radius                  Dicke                  Material

F1	Unendlich			
		1.000	Q1 ( sytn. Quarz)	
F2	Unendlich			
		0.3028	Luft	
F3	-2.744			
		2.9773	Bk10	
F4	-3.116			
		0.0200	Luft	
F5	-9.911			
		2.5723	Bk7	
F6	-5.292			
		0.0500	Luft	
F7	19.699			
		2.9207	Bk7	
F8	-11.828			
		0.0500	Luft	
F9	Unendlich			
		2.0033	Bk7	
F10	Unendlich			
F11	23.072			
		2.0000	Nsf6	
F12	7.541			
		0.5624	Luft	
F13	9.051			
		3.2297	Psk53a	
F14	-15.148			
		15.2701	Luft	
F15	-4.369			
		0.500	Ssk2	
F16	-117.556			

.....weiter zur Tubuslinse (nicht dargestellt)

## Patentansprüche

1.

Anordnung zur Inspektion von Objekten , insbesondere von Masken in der Mikrolithographie, die sich in einer Vakuumkammer befinden , wobei ein Wandler zur Umwandlung der vom Objekt kommenden Beleuchtungsstrahlung in eine Strahlung größerer Wellenlänge vorgesehen ist sowie ein Sensor zur Bildaufzeichnung vorgesehen ist, wobei sich der Sensor außerhalb der Vakuumkammer befindet und als optische Schnittstelle von der Vakuumkammer zum Sensor der Wandler oder zumindest ein Teil eines Abbildungsobjektives als Fenster in der Vakuumkammer angeordnet ist.

2.

Anordnung nach Anspruch 1, wobei das Abbildungsobjektiv ein kittfreies Hybridobjektiv mit mindestens einem diffraktiven Element DOE ist.

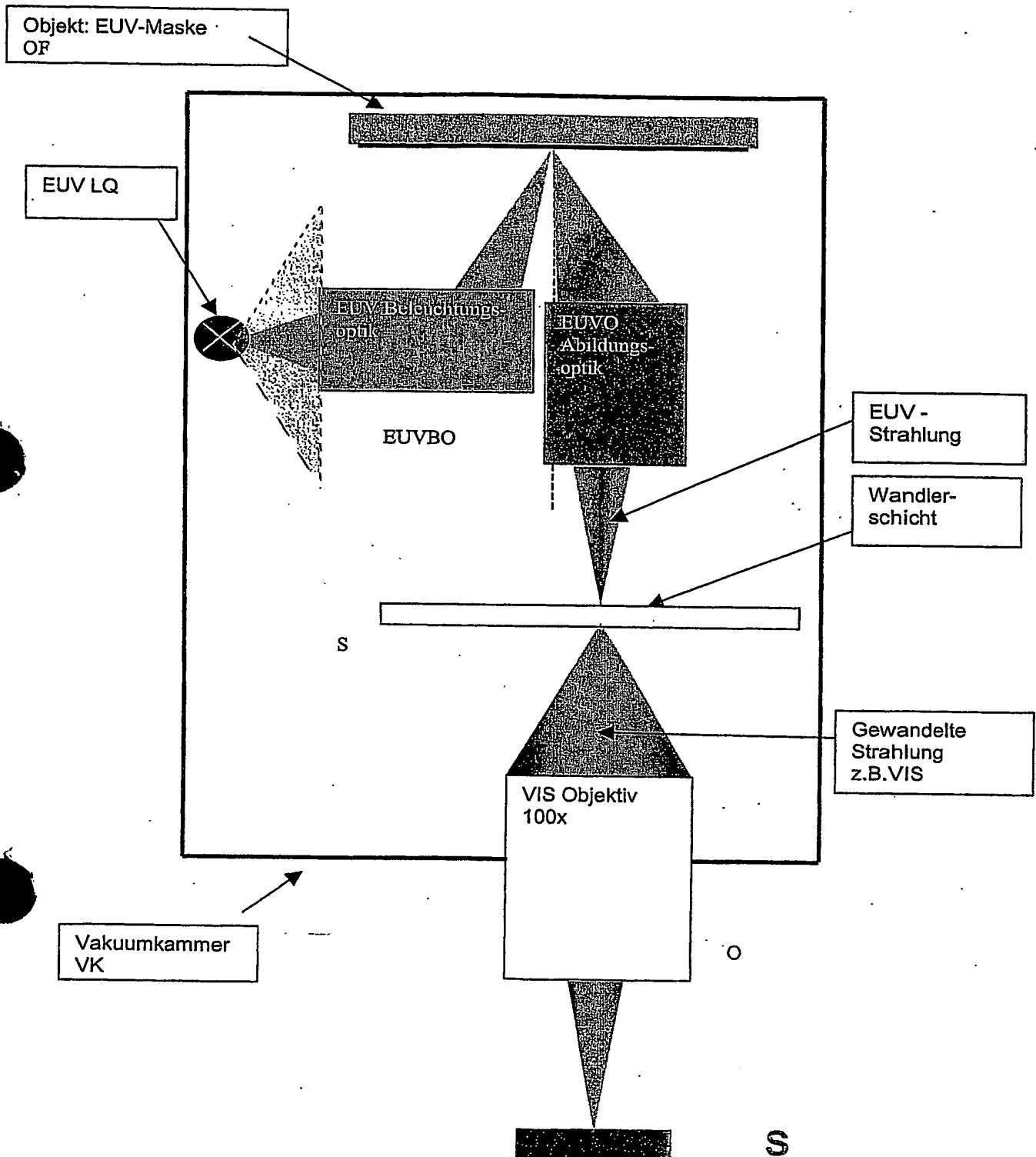
3.

Anordnung nach Anspruch 2, wobei eine erste Optikgruppe mit positiver Brechkraft und eine der ersten Optikgruppe nachgeschaltete zweite Optikgruppe mit negativer Brechkraft vorgesehen sind und die erste Optikgruppe das DOE enthält.

## **Zusammenfassung**

Anordnung zur Inspektion von Objekten , insbesondere von Masken in der Mikrolithographie, die sich in einer Vakuumkammer befinden , wobei ein Wandler zur Umwandlung der vom Objekt kommenden Beleuchtungsstrahlung in eine Strahlung größerer Wellenlänge vorgesehen ist sowie ein Sensor zur Bildaufzeichnung vorgesehen ist, wobei sich der Sensor außerhalb der Vakuumkammer befindet und als optische Schnittstelle von der Vakuumkammer zum Sensor der Wandler oder zumindest ein Teil eines Abbildungsobjektives als Fenster in der Vakuumkammer angeordnet ist.

Fig.1: Ausführungsbeispiel Gesamtsystem





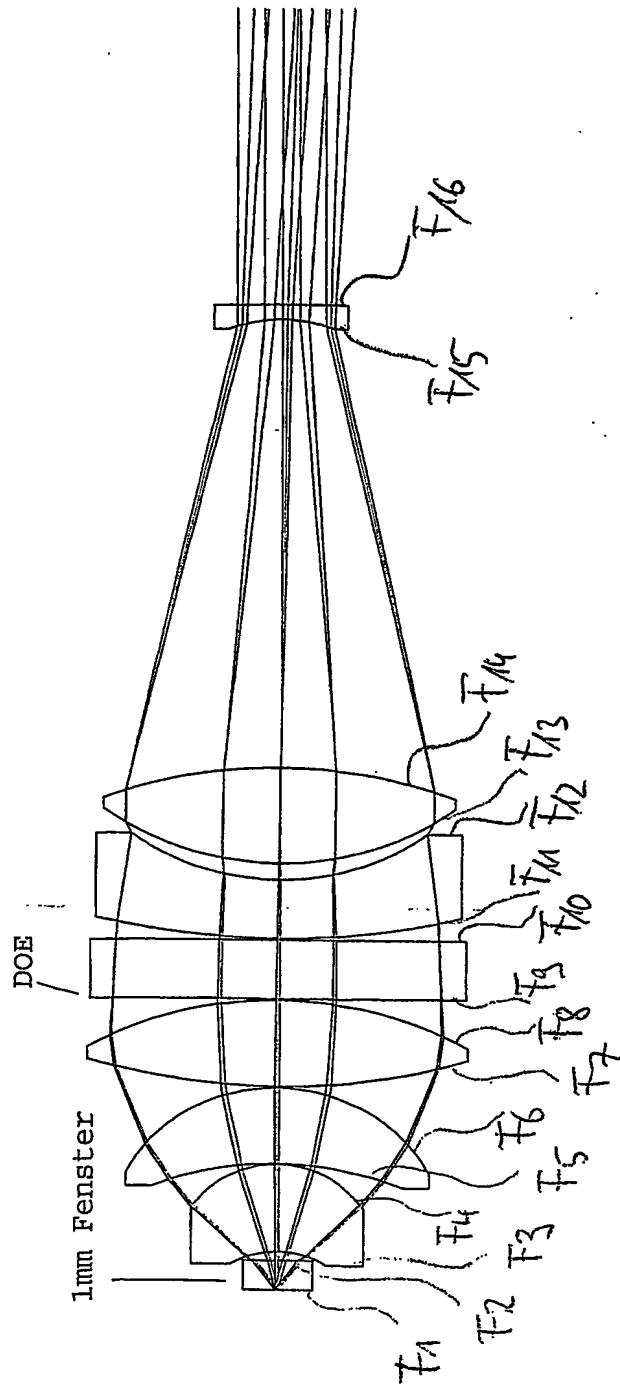


Fig. 2